

3^{er} SEMINARIO
TecFOOD2017

Hotel Plaza El Bosque
Av. Manquehue Norte 656
Las Condes, Santiago

Miércoles

03

de agosto
Santiago/Chile

**DESAFÍOS
INNOVACIÓN
TENDENCIAS**

ALIMENTOS Y EMPAQUES QUE MIRAN AL FUTURO

PROGRAMA GENERAL

ACREDITACIÓN Y COFFEE DE BIENVENIDA

SALUDO BIENVENIDA

MERCADO INTERNACIONAL

Abriendo Nuevos Horizontes

CERTIFICACIÓN

Mirando a Mercados Exigentes.

SPONSOR

Presentación DSM

TENDENCIAS

¿Qué Están Demandando los Consumidores del Siglo XXI?

COFFEE BREAK

PACKAGING

Factores Clave para un Empaque Eficiente.

Eco-Diseño e Innovación... Construyendo Nuevos Envases

INNOVACIÓN

Experiencias de Emprendedores e Innovadores.

SPONSOR

Presentación NATUREX

AROMAS y SABORES

Agregando Valor, Innovación y Creatividad a sus Productos.

ALMUERZO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Watson... Creando Alimentos Especializados.

SPONSOR

CLEAN LABEL

La Innovación Hace la Diferencia.

LEGISLACIÓN

Ley de Etiquetado y su Valorización.

COFFEE BREAK Y CO-WORKING

PATROCINAN



AUSPICIAN



ORGANIZA



Estamos Donde
Usted Quiere Estar